

2016年8月18日

グローバルウェーハズ株式会社によるサンエジソンセミコンダクター社の株式取得合意について

弊社グローバルウェーハズ・ジャパン株式会社の親会社であるグローバルウェーハズ株式会社（台湾 新竹市。）および、サンエジソンセミコンダクター社（米国 ミズーリ州 セントピーターズ市。ナスダックOMX市場上場会社。銘柄略称：SEMI）は、グローバルウェーハズ株式会社が全額出資子会社を通じてサンエジソンセミコンダクター社の負債を含めサンエジソンセミコンダクター社の普通株全株式を、総額6億83百万米ドルをもって取得することで、最終合意に達しました。（普通株式一株当たり12米ドル）

両社はともに半導体産業向けシリコンウェーハの製造販売のリーディングカンパニーです。

本契約合意はグローバルウェーハズ株式会社、サンエジソンセミコンダクター社両社の取締役会において、満場一致で承認されています。

本取引契約はシンガポール法にもとづき構築され、その完了には関係する規制当局およびシンガポール共和国高等裁判所からの承認を含む手続要件を満たすことに加えて、サンエジソンセミコンダクター社株主の承認を必要とします。

本手続については、本年内に完了することを計画しております。

今回の株式取得により、グローバルウェーハズ株式会社は生産能力の顕著な拡大、製品及び欧州・韓国への更なるアクセス拡大およびSOI製品技術を含む世界中の顧客の拡大、財務規模の顕著な拡大に効果を発揮するものと考えております。

詳細につきましては、[台湾グローバルウェーハズ株式会社本社の発表](#)（英文）を参照ください。

グローバルウェーハズ・ジャパン株式会社  
管理部

以 上